

FICHA TÉCNICA



PackWAI – PACKAGING ECODESIGN WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE

ANO

2025

DURAÇÃO DO PROJETO

12 meses



ENTIDADE PROPONENTE

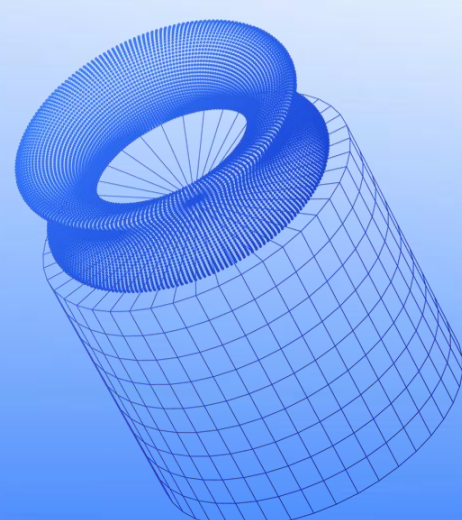
Dimera Core, Lda.

ENTIDADES PARCEIRAS

S.I.E. - Sociedade
Internacional de
Embalagens, S.A

Neutroplast - Indústria de
Embalagens Plásticas S.A.

Silvex - Indústria de Plásticos
e Papéis S.A.



Resumo:

PackWAI inspira o ecodesign do futuro, onde cada decisão é inteligente, responsável e orientada para a circularidade, impulsionada por inteligência artificial e modelos preditivos avançados

O projeto consiste em desenvolver uma plataforma para o ecodesign de embalagens com base em Inteligência Artificial (IA), seguindo uma abordagem no-code, permitindo que utilizadores sem conhecimentos avançados em programação ou IA possam criar modelos preditivos com base nos seus próprios dados.

